

ESD サプレッサ EZAEG タイプ

EZAEG1A



本シリーズは非推奨品となります。
新規採用はお避けください。

■ 特 長

- 高速伝送ラインの ESD 対策部品に適している
- 静電容量が低い
- ESD 抑制特性に優れている
- ESD 耐量が大きい
- RoHS 指令対応

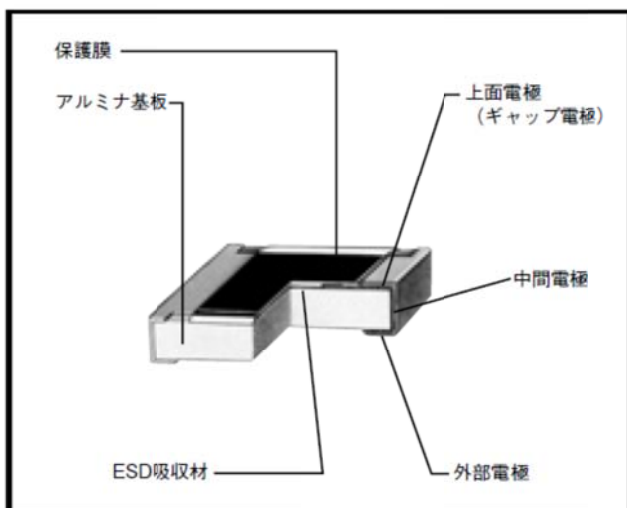
■ 主な用途

- 高速伝送ライン
HDMI, SATA, USB, IEEE1394, DisplayPort
- 携帯電話のアンテナ回路, RF モジュール

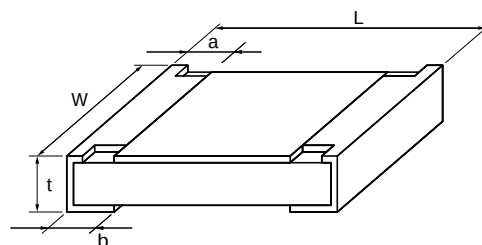
■ 品番構成

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
E	Z	A	E	G	1	A	5	0	A	C		
品目記号		サイズ		設計仕様		ピーク電圧		特別仕様		包装形態		
ESD サプレッサ		記号	サイズ	記号	設計仕様	記号	ピーク電圧	記号	特別仕様	記号	加工包装等	形式
		1	0603	A	定格電圧 30V	50	500 V	A	標準	C	プレスキャリアテーピング 2 mm ピッチ, 15,000 pcs.	EZAEG1A

■ 構造図

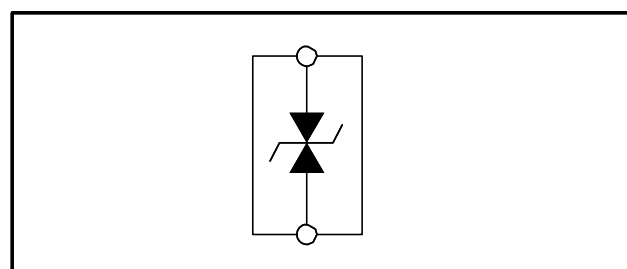


■ 形状寸法



形式	寸法 (mm)					質量 (g/1000 pcs.)
	L	W	a	b	t	
EZAEG1A	0.60 ^{+0.03}	0.30 ^{+0.03}	0.15 ^{+0.10}	0.15 ^{+0.10}	0.23 ^{+0.03}	0.12

■ 回路構成



■ 定 格

形式	静電容量 ⁽¹⁾	ピーク電圧 ⁽²⁾	クランプ電圧 ⁽³⁾	定格電圧	カテゴリ温度範囲
EZAEG1A	0.04+0.04 pF -0.03	500 V max. (350 V typ.)	100 V max.	30 V max.	-55 ~ +125 °C

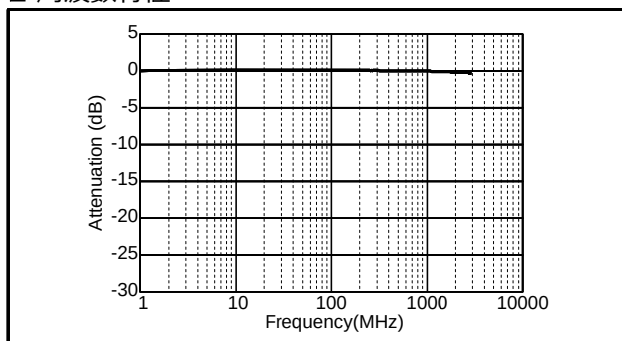
(1) 静電容量 = 下記条件にて測定する。

周波数: 1 MHz $\pm$ 10 %, 電圧: 1 Vrms $\pm$ 0.2 Vrms, 周囲温度: 25°C $\pm$ 2 °C

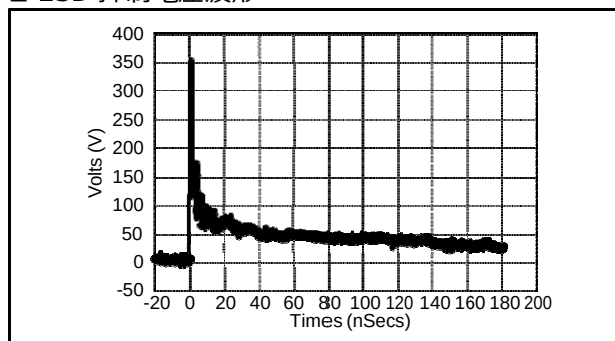
(2) ピーク電圧 = 静電気試験条件は IEC61000-4-2 に基づき 8 kV の接触放電で行い、ピーク電圧値を測定する。

(3) クランプ電圧 = 静電気試験条件は IEC61000-4-2 に基づき 8 kV の接触放電で行い、波頭値から 30 ns 後の電圧値を測定する。

■ 周波数特性

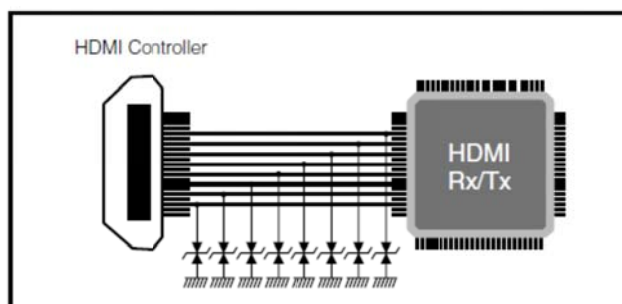


■ ESD 抑制電圧波形

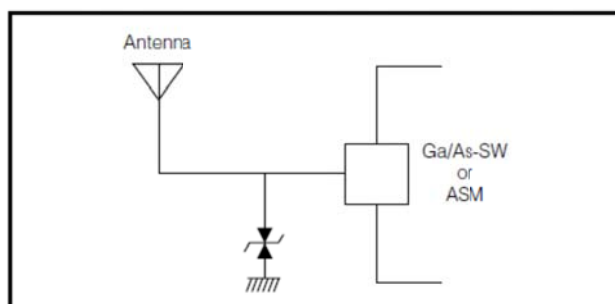


■ 適用回路

● HDMI 回路



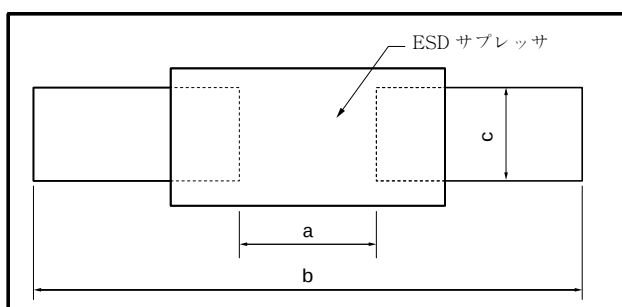
● アンテナ回路



■ ランドパターン設計

ESD サプレッサの推奨ランドパターン設計の一例を示します。

〈例〉



形 式	寸法 (mm)		
	a	b	c
EZAEG1A	0.3 ~ 0.4	0.8 ~ 0.9	0.25 ~ 0.35

■ 包装方法, 推奨はんだ付け条件, 安全上のご注意
関連情報をご参照ください。

このカタログに記載している当社商品の技術情報および 商品のご使用にあたってのお願い・ご注意

- このカタログに記載されている商品を、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（例：宇宙・航空機器、運輸・交通機器、燃焼機器、医療機器、防災・防犯機器、安全装置など）にお使いになる場合は、用途に合った仕様確認が必要となります。必ず事前に弊社窓口へご確認ください。
- 本カタログは部品単体での品質・性能を示すものです。ご使用に際しては、必ず貴社製品に実装された状態および実際の使用環境でご評価、ご確認ください。
- 用途の如何にかかわらず高い信頼性が求められる機器にお使いになる場合は、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると同時に、お客様において安全性のテストをされることをお勧めします。
- このカタログに記載されている商品および商品仕様は、改良のために予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては用途の如何にかかわらず、事前に最新かつなるべく仕様を詳細に説明している仕様書を請求され、ご確認ください。
- このカタログに記載されている技術情報は、商品の代表的動作・応用回路例などを示したものであり、当社、もしくは第三者の知的財産権を侵害していないことの保証または実施権の許諾を意味するものではありません。
- このカタログに記載されている商品・商品仕様・技術情報を輸出または非居住者に提供する場合は、当該国における法令、特に安全保障輸出管理に関する法令を遵守してください。

EU RoHS指令／REACH規則の適合確認について

- 商品により、RoHS指令／REACH規則対応時期は異なります。
- 在庫品をご使用の場合で、RoHS指令／REACH規則対応可否が不明の場合は、お問合せフォームより「営業的お問合せ」を選択してご連絡ください。

本カタログの記載内容を逸脱して当社製品を使用された場合、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 安全上のご注意（ESD サプレッサの共通注意事項）

- ・本製品をご使用の際には、用途の如何にかかわらず、事前に納入仕様書の取交しをお願いします。本カタログに記載の設計・仕様については予告なく変更する場合があります。
- ・本カタログの記載内容を逸脱して本製品をご使用しないでください。
- ・本カタログは部品単体での品質・性能を示すものです。ご使用に際しては、必ず貴社製品に実装された状態で実使用条件にてご評価、ご確認ください。
- ・輸送機器（列車、自動車、船舶等）、信号機器、医療機器、航空宇宙機器、電熱用品、燃焼・ガス機器、回転機器、防災・防犯機器等の機器において、本製品の不具合により人命その他の重大な損害発生が予測される場合は、以下のようなシステムによりフェールセーフ設計を行い、安全性の確保をお願いします。
- * 保護回路、保護装置を設けたシステム
- * 冗長回路等を設けて単一故障では不安全とならないシステム
- * 誤動作防止設計、延焼対策設計を組み込んだシステム

1. 使用上の注意事項

- ・本製品は、一般電子機器（AV、家電、事務機器、情報・通信機器等）の汎用・標準的な用途のために設計・製造されたものです。特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼしたりする恐れのある用途（例 宇宙・航空機器、運輸・交通機器、燃焼機器、医療機器、防災・防犯機器、安全装置など）にお使いになる場合は、必ず事前に弊社窓口へご相談いただき、用途に合った納入仕様書の取り交わしをお願いします。
- ・本製品は、下記の特種環境での使用を考慮した設計はしておりませんので、必ず事前に品質・性能への影響について十分調査確認いただいた上でご使用の可否をご判断ください。
 1. 水、油、薬液、有機溶剤等の液体中
 2. 直射日光、屋外暴露、塵埃中
 3. 潮風、 Cl_2 、 H_2S 、 NH_3 、 SO_2 、 NO_x 等の腐食性ガスの多い場所
 4. 電磁波、放射線の環境
強い電磁波、放射線の環境下での使用は避けてください。
 5. 本製品が結露するような環境
 6. 本製品又は本製品を取り付けたプリント基板を樹脂等で封止、コーティングしたもの
- ・本製品は、通電によりジュール熱が生じます。他の部品へ熱的な悪影響を与えないように、取り付け位置にご注意ください。
- ・周辺の発熱部品により、本製品がカテゴリ温度範囲を越えないように、部品取り付け位置にご注意ください。
また、本製品に発熱部品やビニール被覆線等可燃物を近接して取り付けたり配置しないでください。
- ・無洗浄はんだを使用する場合や、ハロゲン系の活性度の高いフラックス又は水溶性フラックスを使用する場合は、性能・信頼性の劣化が考えられるためご注意ください。
- ・はんだ付け後のフラックス洗浄剤等により性能・信頼性の劣化が考えられるため洗浄剤の選定にはご注意ください。
特に、水及び水溶性洗浄剤をご使用の場合は、水分の残留による絶縁性の劣化が考えられます。
- ・はんだ付け後に本製品にフラックスを付着させた場合、フラックスの活性力で本製品が故障となることがありますので、フラックスを付着させないようにしてください。
- ・はんだ付け条件は推奨はんだ付け条件を参考に設定してください。ピーク温度が高い場合、加熱時間が長い場合には、性能・信頼性が損なわれる恐れがあります。
- ・推奨はんだ付け条件範囲は本製品の特性劣化を招かない範囲であって、安定したはんだ付けが可能な範囲を示すものではありません。安定したはんだ付けができる条件については個々に確認の上設定してください。
- ・実装後の本製品を、基板から取外して再使用しないでください。
- ・本製品を床等に落下させないでください。落下した本製品は機械的または電氣的にダメージを受けていることがありますので、使用しないでください。
- ・本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに弊社へご通知いただくと共に、貴社にて必ず技術検討をして下さい。

2. 保管上の注意事項

はんだ付け性等の性能の保証期間は、温度（5℃～35℃）、湿度（45%～85%RH）の環境下において、本製品納入時の包装状態で貴社到着日より1年です。

しかしながら、上記の保証期間内であっても電気性能やはんだ付け性の劣化、包装材料（テーピング等）の変形・変質による実装不具合の発生につながる可能性がありますので下記のような環境では本製品を保管しないでください。

1. 潮風、 Cl_2 、 H_2S 、 NH_3 、 SO_2 、 NO_x 等の腐食性ガスの多い場所
2. 直射日光の当たる場所

3. 本製品固有の注意事項

1. 高エネルギーのサージが加わる回路で使用する場合は、貴社製品にて実装された状態にて必ず評価確認を実施してください（特に静電気よりも高エネルギーの場合）。また、定常時での負荷条件において定格電圧以上の電圧が印加された場合には、本製品の性能・信頼性が損なわれる場合があるため、必ず定格電圧以下で使用ください。
特殊な条件下でのご使用につきましては事前にご相談ください。
2. ハロゲン系等の活性度の高いフラックスは、その残さにより本製品の性能・信頼性が損なわれる恐れがあるため使用しないでください。
3. はんだごてによるはんだ付けについては、こて先を本製品本体に直接当てないでください。
また、こて先温度が高い条件で作業する場合はできるだけ短時間（350℃以下で3秒以内）で実施ください。
4. はんだ盛り量が過多または過少になる条件で実装すると、接続信頼性や性能に影響を与えますので、貴社にて十分に性能・信頼性等をご確認いただき、適正なはんだ量でご使用願います。
5. 本製品の保護膜にカケ・傷・剥がれが生じた場合、本製品の特性が劣化することがあります。
自動実装時の機械的衝撃や実装後の基板の取り扱いには、特に注意が必要です。
6. 本製品に衝撃を与えたり、硬質の物（ペンチ、ピンセット等）で挟んだりしないでください。
本製品の保護膜及び本製品本体が欠けて性能等に影響を及ぼす恐れがあります。
7. 本製品に対して、プリント基板の過度のたわみによる異常ストレスがかからないようにしてください。
8. 溶剤中に長時間浸漬しないでください。なお、溶剤の使用に際しては十分確認の上ご使用ください。
9. 端子には過度の力を加えないようにしてください。

<包装表示>

包装表示には、品番・数量・原産地などについて表示しております。なお、原産地の表示は、原則として英文とします。